PAT-NO: JP360025287A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60025287 A

TITLE: COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE

THEREOF

. . .

PUBN-DATE: February 8, 1985

INVENTOR-INFORMATION: NAME HASEGAWA, KATSUYA

ONAKA, SEIJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP58133401

APPL-DATE: July 20, 1983

INT-CL (IPC): H01S003/18, G02B006/12, H01L027/15

ABSTRACT:

PURPOSE: To grow another epitaxial layer on a layer with a grating in an

optical integrated circuit device with high controllability without damaging.

crystallizability by preparing the grating in which impurity regions are formed

periodically through ion implantation, etc.

CONSTITUTION: An insulating film and a metal on a P type InP substrate 21.

are used as $\underline{\text{masks}}$ 22, opening sections 23 are bored to the $\underline{\text{masks}}$ through

holographic exposure technique, etc., and the ions of $\underline{\text{Si}}$, S, Te, etc. such as

 $\underline{\underline{\mathbf{Si}}}$ ions difficult to generate thermal diffusion on heat treatment in

post-process are <u>implanted</u> to the substrate through the opening sections 23

1/24/06, EAST Version: 2.0.1.4

under conditions of 100keV and 10<SP>14</SP>cm<SP>-2</SP>. Consequently, a

grating is formed by periodically shaping N type regions 24 in the substrate

21. As a result, currents injected from the P type substrate 21 are modulated

by P-N junctions periodically formed. Accordingly, when an active layer as a

light-emitting region for a semiconductor laser is laminated on the substrate,

periodicity is generated in gains, and the same effect as conventional

irregular gratings is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

1/24/06, EAST Version: 2.0.1.4

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-25287

⑤Int. Cl.⁴ H 01 S 3/18 #G 02 B 6/12 H 01 L 27/15 識別記号

庁内整理番号 7377-5F 7370-2H 6666-5F **砂公開 昭和60年(1985)2月8日**

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

の化合物半導体装置およびその製造方法

②特

願 昭58-133401

22出

額 昭58(1983)7月20日

@発 明 者 長谷川克也

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内 @発 明 者 大仲清司

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 紐 書

1、発明の名称

化合物半導体装置およびその製造方法

2、特許請求の範囲

(1) 一導電型の化合物半導体中に、前配化合物半導体と逆の導電型の化合物半導体領域を選択的かつ周期的に形成して、その上に積層された化合物半導体を持つことを特徴とする化合物半導体装置。 (2) 一導電型の化合物半導体中に、前配化合物半導体と逆の導電型の化合物半導体領域をイオン注入法によって選択的かつ周期的に形成する工程とその上に化合物半導体を積層する工程を有することを特徴とする化合物半導体装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

。産業上の利用分野

・本発明は、光集積回路を構成する化合物半導体 装置、特にグレーティングを有する多層エピタキ シャル構造をもつ装置とその製造方法に関する。

従来例の構成とその問題点

グレーティングを含む化合物半導体装置として

は、分布帰還形レーザーが有力なレーザー光源と して製作が試みられている。第1図は、分布帰費 形埋め込みレーザーの構造の一例である。n型 InP基板11上に凹凸状にグレーティング1を作 成し、その上に InGaAsP 導波層 1 2、InGaAsP 活性層 1 3、 p型 InPのクラッド層 1 4、 p型 InGaAsP 層15を順次エピタキシャル成長させ、 メサエッチングの後、p型 InP層16、n型InP 層17をエピタキシャル成長させて電流注入部を ・埋め込む。との構造において導波層12はレーザ - の動作には本質的に必要な層ではなく、グレー ティング1を切った InP基板11上に直接活性層 14をエピタキシャル成長させればよい。ところ が、凹凸面上へのエピタキシャル成長は、グレー ティングの深さと同程度の厚みのエピタキシャル 層を成長させようとすると、その組成・膜厚の制 御性に乏しい。また一定の面方位の露出した面上 への成長でないため、結晶性の良いエピタキシャ ル層を得ることが難しい。このため、索子の性能 を決定づける活性層を、グレーティング上に直接

成長させるのでは、 特性のよい案子を得ることが できず、導液層12を間にはさむ構造をとってい る。

このように光集積化素子では不可欠であるグレーティングを集積化した化合物半導体素子において、従来のグレーティング作成方法ではグレーティング上に制御性良く結晶性の良いエピタキシャル層を成長させることは困難であるという問題が存在する。

発明の目的

このような従来法の欠点を除くため、本発明は グレーティングの作製にイオン注入等によって周 期的に不純物領域を形成する方法を用い、多層エ ピタキシャル構造を有する化合物半導体装置にお いて、他層の成長の制御性,結晶性を阻害するこ となく、任意の層にグレーティングを作成するこ とを目的としている。

発明の構成

本発明は、一導電型の化合物半導体中に、化合物半導体とは逆導電型の化合物半導体領域をイオ

従来の凹凸状のグレーティング上へのエピタキシャル成長では、成長時にPが抜けることが知られており、凹凸の曲率に応じたP圧をかける必要があるが、本発明を適用すれば、このような組成の制御性の困難を避けることができる。また、凹凸の深さや凹凸の融解によって生ずる成長エピタキシャル層の膜厚の制御の困難をも回避することができる。さらにInP基板表面が平担であるため、この上に積層される活性層に結晶性の乱れが生ずることもない。

第3図は、このように作成したクレーティング2を含むP型InP基板31上に、InGaAsP 活性層32、n型InPクラッド層33、InGaAsP キップ層34を順次エピタキシャル成長させた後、逆メサエッチングを施し、n型InP層36、p型InP層36を成長させて作製する分布帰還形型として動作するの間期構造によるプラッグ反射によって帰還され、分布帰還形レーザーとして動作する。本構造

ン注入法等にて周期的に形成し、その上に化合物 半導体を形成することを特徴とするものである。

実施例の説明

本発明を分布帰還形埋め込みレーザーに適用し た一例を第2図に示す。p型 InP 基板21上に絶 緑膜,金属(例えば、シリコン酸化膜,シリコン 窒化膜,レジストなど)をマスク22として用い 例えばホログラフィックな露光技法によってマス クに開口部23を開ける。ととに Si,S,Te など をイオンに注入する。例えば、後工程での熱処理 時に熱拡散を生じにくいSi イオンを例えば100 KeVで10¹⁴cm⁻²、開口部23を通してイオン注 入する。このようにして、基板21中に、周期的 Kn型領域24を形成することによってクレーテ ィングを形成する。P型基板21から注入される 電流は、この周期的に形成されたP n 接合によっ て変調を受ける。従って、との上に半導体レーザ - の発光領域となる活性層を積層させれば、利得 に周期性を生じ、従来の凹凸状のグレーティング と同様の効果を得ることができる。

では、グレーティングが活性層に直接隣接しているため従来例に比べてグレーティング部分での光 強度を大きくすることができる。このためグレーティングによる帰避効率が大きく、レーザー発振 しきい値の低減や量子効率の増大といったレーザー特性の改善を図ることが可能である。

本発明は上記分布帰還形レーザーの製造に限ちず、グレーティングを内含した層を持つ化合物出導体装置一般に適用することができ、光集積回数造に広く応用できる。例えば、特定固め数の光のみを反射あるいは通過させるフィルタとして、グレーティングをもった導波層に関係を作成するととができる。このようには、かりといるとによって、他層の破壊を周期的に形成したグレーティングを採用するととによって、他層の成長の制力を採用するととなくグレーティング構造を作成するとができる。

発明の効果

以上のように、本発明は化合物半導体よりなる 光集積回路装置において、イオン注入等によって 不純物領域を周期的に形成したグレーティングを 作成することにより、グレーティングを有する層 上に、制御性良くかつ結晶性を損うことなく他の エピタキシャル層を成長させることを可能にする すぐれた効果を発揮することができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は従来の分布帰還形理め込みレーザーの 構成図、第2図は本発明におけるグレーティング 作成方法の説明図、第3図は本発明を実施した分 布帰還形理め込みレーザーの構成図である。

 2 …… グレーティング、31 …… InP基板、

 21 …… InP基板、22 ……マスク、23 ……開

 口部、24 ……注入された不純物領域、18,

 19,37,38 ……電極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図

